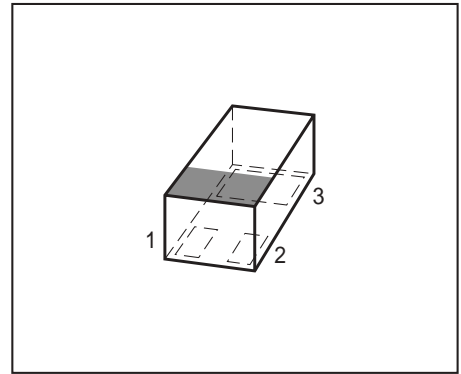


NPN Silicon RF Transistor*

- Low voltage/ Low current operation
- For low noise amplifiers
- For Oscillators up to 3.5 GHz and Pout > 10 dBm
- Low noise figure: 1.0 dB at 1.8 GHz
- Pb-free (RoHS compliant) package¹⁾
- Qualified according AEC Q101



* Short term description



ESD (Electrostatic discharge) sensitive device, observe handling precaution!

Type	Marking	Pin Configuration			Package
BFR360L3	FB	1 = B	2 = E	3 = C	TSLP-3-1

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Value	Unit
Collector-emitter voltage	V_{CEO}	6	V
Collector-emitter voltage	V_{CES}	15	
Collector-base voltage	V_{CBO}	15	
Emitter-base voltage	V_{EBO}	2	
Collector current	I_C	35	mA
Base current	I_B	4	
Total power dissipation ²⁾ $T_S \leq 104^\circ\text{C}$	P_{tot}	210	mW
Junction temperature	T_j	150	°C
Ambient temperature	T_A	-65 ... 150	
Storage temperature	T_{stg}	-65 ... 150	

Thermal Resistance

Parameter	Symbol	Value	Unit
Junction - soldering point ³⁾	R_{thJS}	≤ 220	K/W

¹⁾Pb-containing package may be available upon special request

²⁾ T_S is measured on the collector lead at the soldering point to the pcb

³⁾For calculation of R_{thJA} please refer to Application Note Thermal Resistance

Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
DC Characteristics					
Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 1 \text{ mA}, I_B = 0$	$V_{(BR)CEO}$	6	9	-	V
Collector-emitter cutoff current $V_{CE} = 15 \text{ V}, V_{BE} = 0$	I_{CES}	-	-	10	μA
Collector-base cutoff current $V_{CB} = 5 \text{ V}, I_E = 0$	I_{CBO}	-	-	100	nA
Emitter-base cutoff current $V_{EB} = 1 \text{ V}, I_C = 0$	I_{EBO}	-	-	1	μA
DC current gain- $I_C = 15 \text{ mA}, V_{CE} = 3 \text{ V}, \text{ pulse measured}$	h_{FE}	90	120	160	-

Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
AC Characteristics (verified by random sampling)					
Transition frequency $I_C = 15\text{ mA}$, $V_{CE} = 3\text{ V}$, $f = 1\text{ GHz}$	f_T	11	14	-	GHz
Collector-base capacitance $V_{CB} = 5\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $V_{BE} = 0$, emitter grounded	C_{cb}	-	0.26	0.4	pF
Collector emitter capacitance $V_{CE} = 5\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $V_{BE} = 0$, base grounded	C_{ce}	-	0.15	-	
Emitter-base capacitance $V_{EB} = 0.5\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $V_{CB} = 0$, collector grounded	C_{eb}	-	0.42	-	
Noise figure $I_C = 3\text{ mA}$, $V_{CE} = 3\text{ V}$, $Z_S = Z_{Sopt}$, $f = 1.8\text{ GHz}$ $I_C = 3\text{ mA}$, $V_{CE} = 3\text{ V}$, $Z_S = Z_{Sopt}$, $f = 3\text{ GHz}$	F_{min}	-	1 1.3	-	dB
Power gain, maximum available ¹⁾ $I_C = 15\text{ mA}$, $V_{CE} = 3\text{ V}$, $Z_S = Z_{Sopt}$, $Z_L = Z_{Lopt}$, $f = 1.8\text{ GHz}$ $I_C = 15\text{ mA}$, $V_{CE} = 3\text{ V}$, $Z_S = Z_{Sopt}$, $Z_L = Z_{Lopt}$, $f = 3\text{ GHz}$	G_{ma}	-	16 11.5	-	
Transducer gain $I_C = 15\text{ mA}$, $V_{CE} = 3\text{ V}$, $Z_S = Z_L = 50\Omega$, $f = 1.8\text{ GHz}$ $f = 3\text{ GHz}$	$ S_{21e} ^2$	-	13.5 9	-	dB
Third order intercept point at output ²⁾ $V_{CE} = 3\text{ V}$, $I_C = 15\text{ mA}$, $Z_S = Z_L = 50\Omega$, $f = 1.8\text{ GHz}$	IP_3	-	24	-	dBm
1dB Compression point at output $I_C = 15\text{ mA}$, $V_{CE} = 3\text{ V}$, $Z_S = Z_L = 50\Omega$, $f = 1.8\text{ GHz}$	P_{-1dB}	-	9	-	

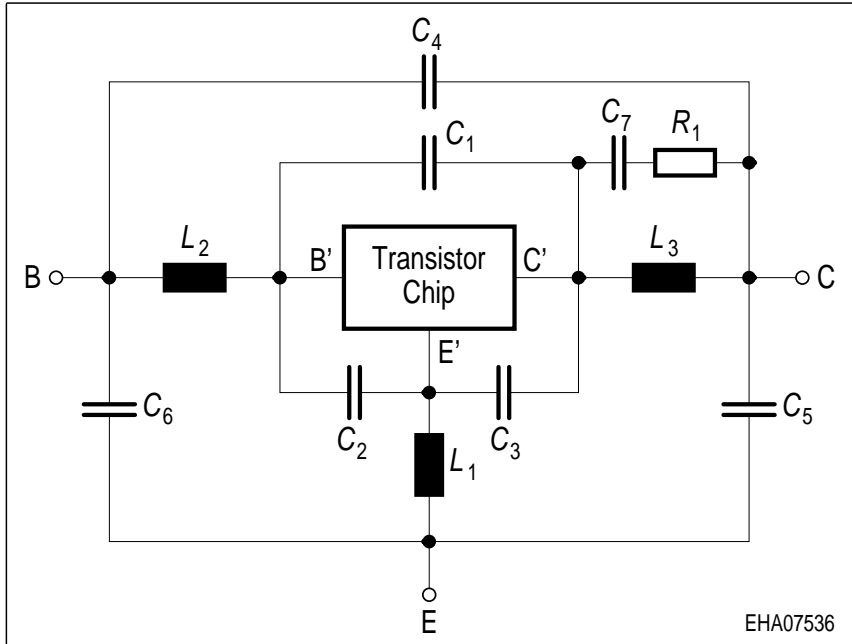
$$^1G_{ma} = |S_{21e} / S_{12e}| (k - (k^2 - 1)^{1/2})$$

²⁾IP3 value depends on termination of all intermodulation frequency components.
Termination used for this measurement is 50Ω from 0.1 MHz to 6 GHz

SPICE Parameter (Gummel-Poon Model, Berkley-SPICE 2G.6 Syntax):
Transistor Chip Data:

IS =	0.0689	fA	BF =	147	-	NF =	1	-
VAF =	20	V	IKF =	77.28	mA	ISE =	150	fA
NE =	2.4	-	BR =	6	-	NR =	1	-
VAR =	60	V	IKR =	0.3	A	ISC =	20	fA
NC =	1.4	-	RB =	0.1	Ω	IRB =	74	μ A
RBM =	7.31	Ω	RE =	78.2	m Ω	RC =	0.35	Ω
CJE =	400	fF	VJE =	1.3	V	MJE =	0.5	-
TF =	9.219	ps	XTF =	0.115	-	VTF =	0.198	V
ITF =	1.336	mA	PTF =	0	deg	CJC =	473	fF
VJC =	0.864	V	MJC =	0.486	-	XCJC =	0.129	-
TR =	1.92	ns	CJS =	0	fF	VJS =	0.75	V
MJS =	0	-	XTB =	0	-	EG =	1.11	eV
XTI =	0	-	FC =	0.954	-	NK =	0.5	K
AF =	1	-	KF =	1E-14	-			

All parameters are ready to use, no scaling is necessary.

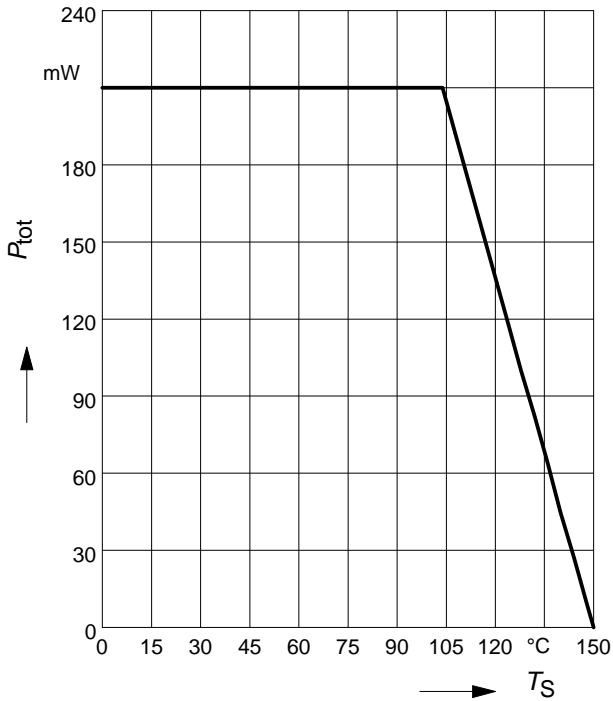
Package Equivalent Circuit:


$L_1 =$	0.575	nH
$L_2 =$	0.575	nH
$L_3 =$	0.275	nH
$C_1 =$	33	fF
$C_2 =$	28	fF
$C_3 =$	131	fF
$C_4 =$	8	fF
$C_5 =$	8	fF
$C_6 =$	24	fF
$C_7 =$	300	fF
$R_1 =$	204	Ω

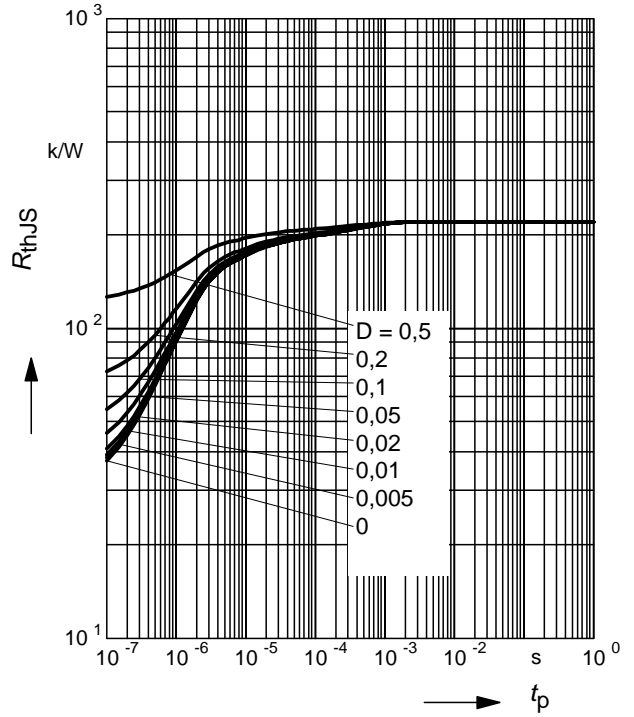
Valid up to 6GHz

For examples and ready to use parameters please contact your local Infineon Technologies distributor or sales office to obtain a Infineon Technologies CD-ROM or see Internet: <http://www.infineon.com>

Total power dissipation $P_{tot} = f(T_S)$

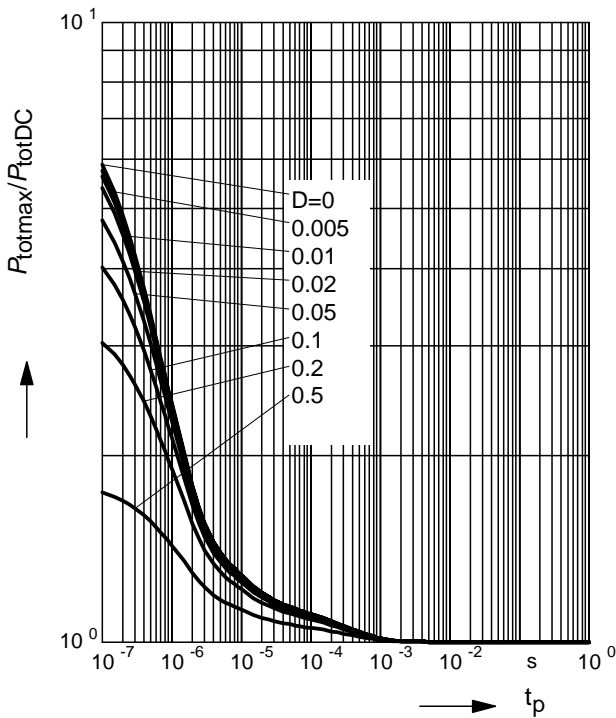


Permissible Pulse Load $R_{thJS} = f(t_p)$



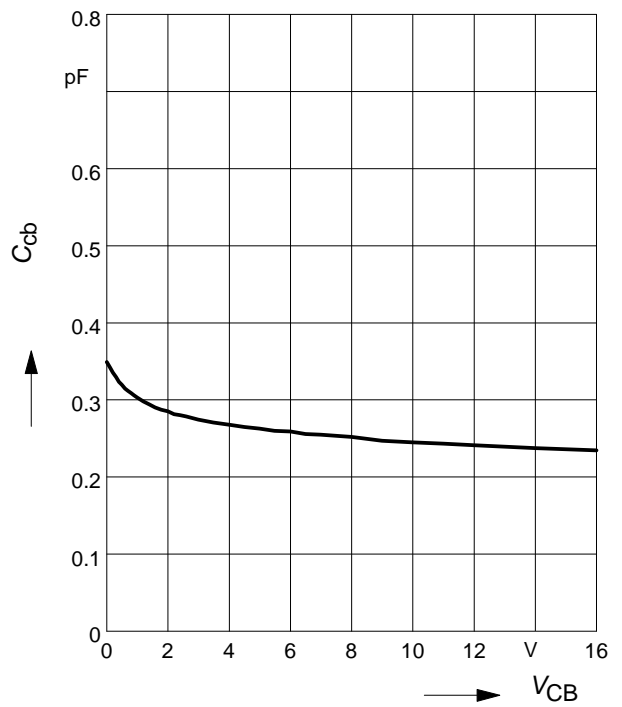
Permissible Pulse Load

$P_{totmax}/P_{totDC} = f(t_p)$



Collector-base capacitance $C_{cb} = f(V_{CB})$

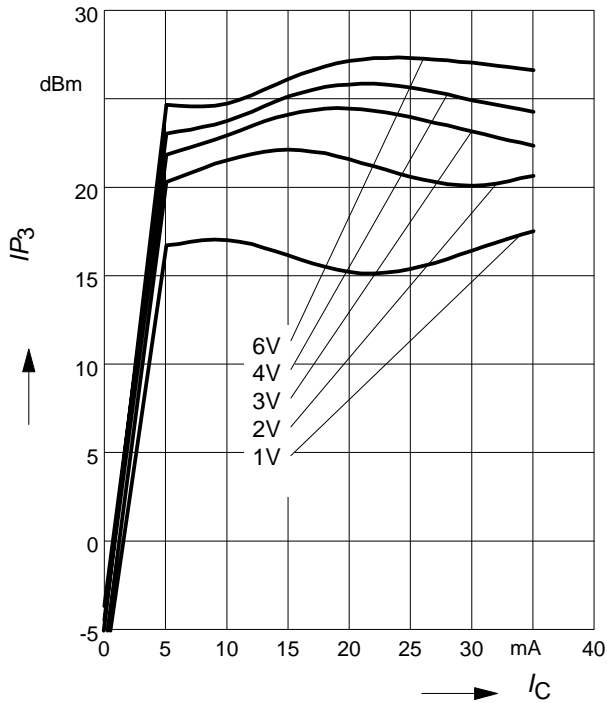
$f = 1\text{MHz}$



Third order Intercept Point $IP_3=f(I_C)$

(Output, $Z_S=Z_L=50\Omega$)

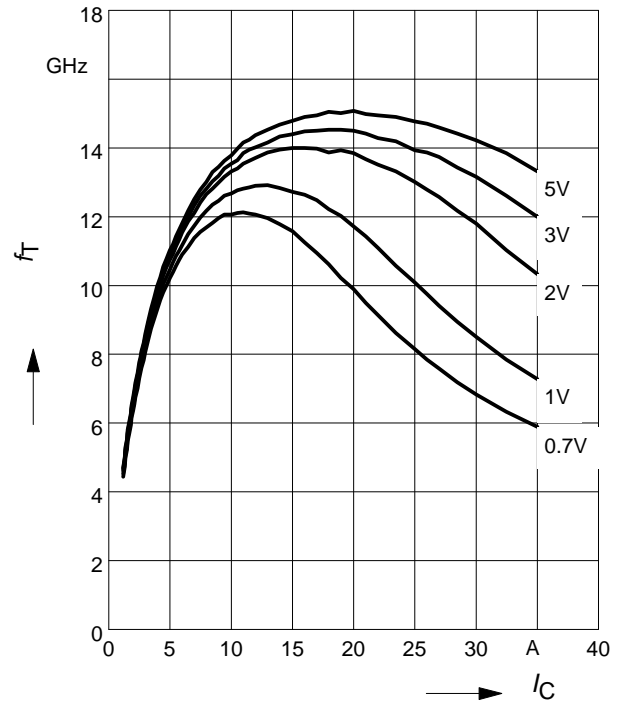
V_{CE} = parameter, $f = 1.8$ GHz



Transition frequency $f_T=f(I_C)$

$f = 1$ GHz

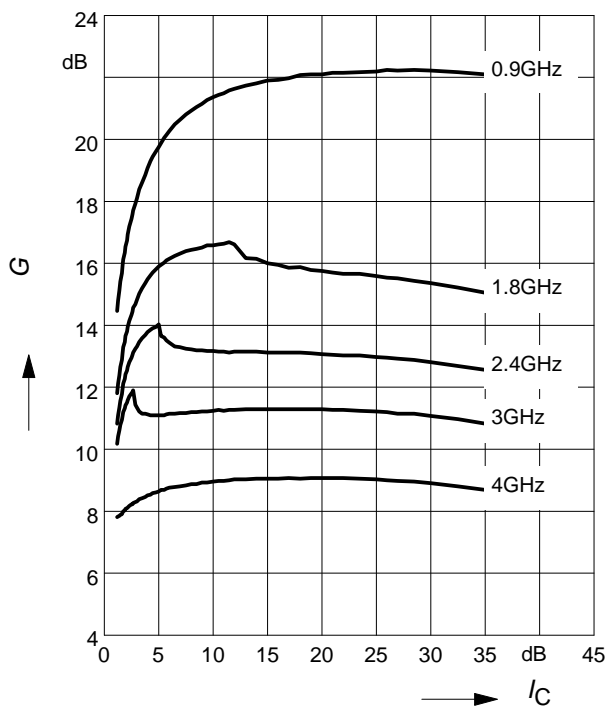
V_{CE} = parameter



Power gain $G_{ma}, G_{ms} = f(I_C)$

$V_{CE} = 3$ V

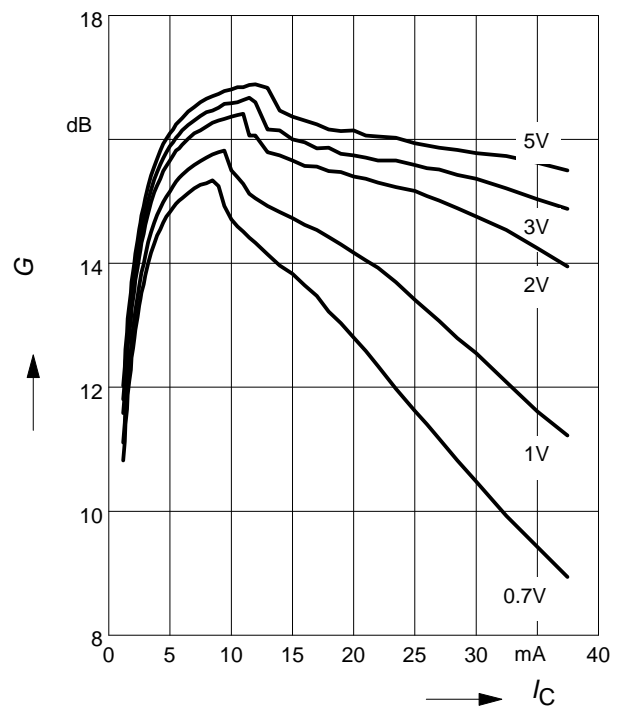
f = parameter in GHz



Power gain $G_{ma}, G_{ms} = f(I_C)$

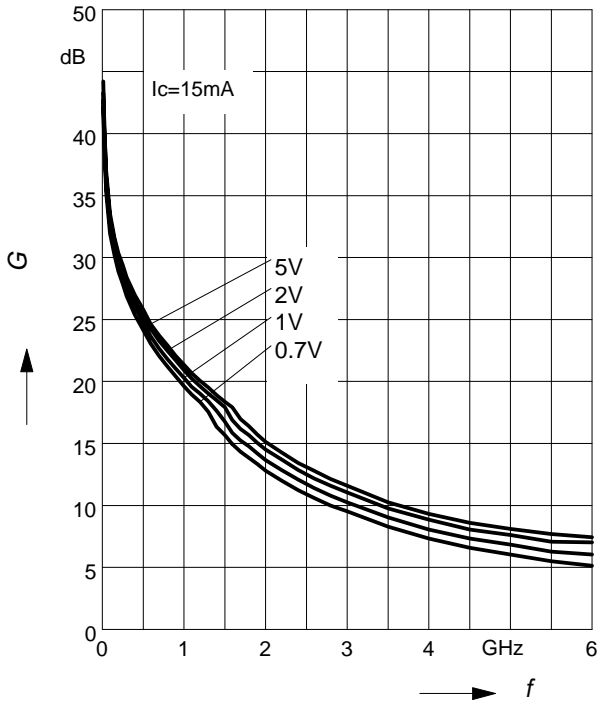
$f = 1.8$ GHz

V_{CE} = parameter



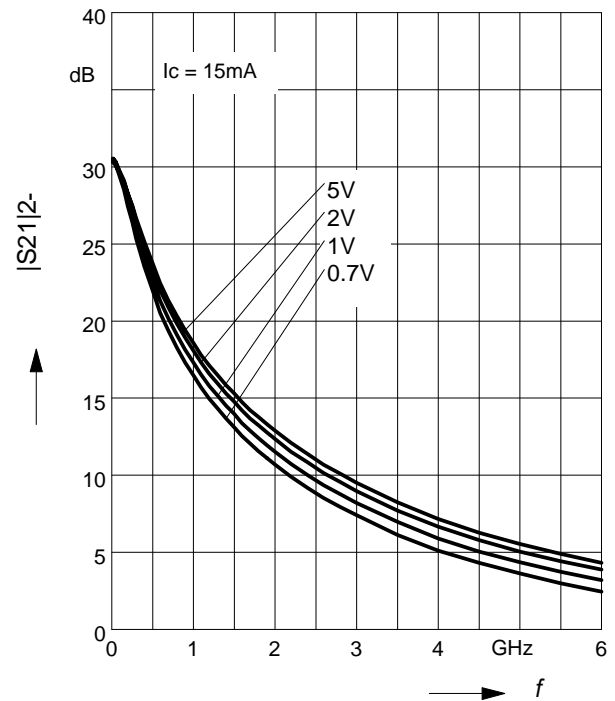
Power Gain G_{ma} , $G_{ms} = f(f)$

$V_{CE} = \text{parameter}$



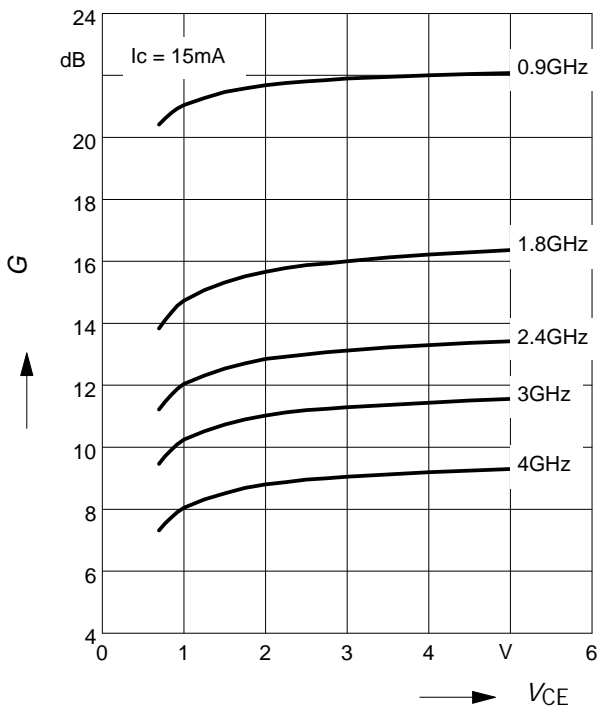
Power Gain $|S_{21}|^2 = f(f)$

$V_{CE} = \text{parameter}$

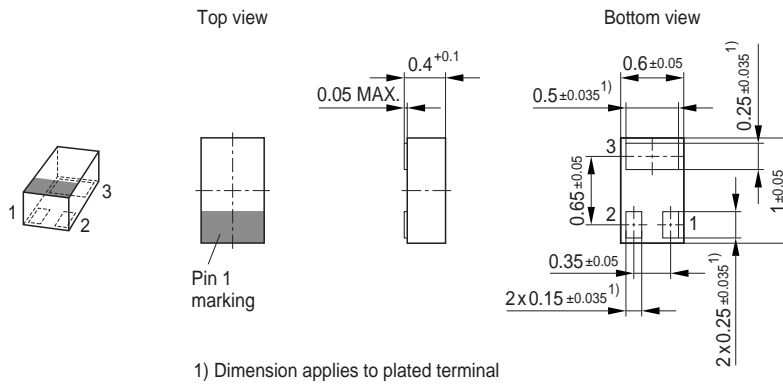


Power Gain G_{ma} , $G_{ms} = f(V_{CE})$:

$f = \text{parameter}$

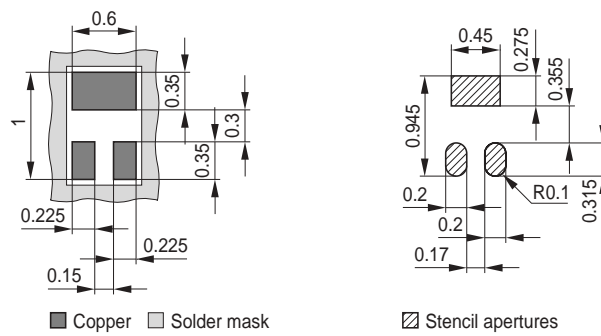


Package Outline

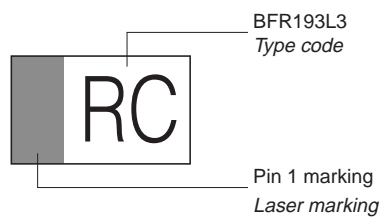


Foot Print

For board assembly information please refer to Infineon website "Packages"

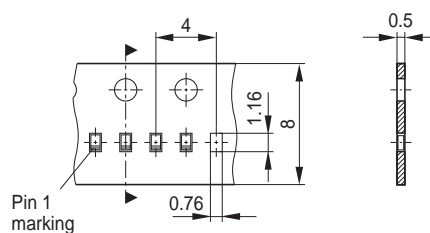


Marking Layout (Example)



Standard Packing

Reel ø180 mm = 15.000 Pieces/Reel



Edition 2006-02-01

Published by

Infineon Technologies AG

81726 München, Germany

© Infineon Technologies AG 2007.

All Rights Reserved.

Attention please!

The information given in this dokument shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics ("Beschaffenheitsgarantie"). With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies Office (www.infineon.com).

Warnings

Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies Components may only be used in life-support devices or systems with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect the safety or effectiveness of that device or system.

Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body, or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А